# (1) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑩公開特許公報 (A)

广内整理番号

昭58—193144

砂公開 昭和58年(1983)11月10日

| // B | 32 B<br>32 B<br>08 J | Ę | 5/08<br>5/22<br>5/24 | 7603—4 F<br>7603—4 F<br>7446—4 F |             |   |           | 発明の数 1<br>審査請求 未請求<br>(全 3 頁) |
|------|----------------------|---|----------------------|----------------------------------|-------------|---|-----------|-------------------------------|
| 90種  | 層板                   | · |                      |                                  | <del></del> |   |           | 土浦市神立町502番地株式会社日立製作所機械研究所内    |
| @特   |                      | 願 | 昭5775099             |                                  | ⑫発          | 明 | 者         | 西村朝雄                          |
| ❷出   |                      | 願 | 昭57(1982)5月7日        |                                  |             |   |           | 土浦市神立町502番地株式会社               |
| 砂発   | 明                    | 者 | 土居博昭                 |                                  |             |   |           | 日立製作所機械研究所内                   |
| •    |                      |   | 土浦市神立町502番地株式        | 式会社                              | ⑫発          | 明 | 者         | 坂本達事                          |
|      |                      |   | 日立製作所機械研究所内          |                                  |             |   |           | 土浦市神立町502番地株式会社               |
| ⑦発   | 明                    | 者 | 志田茂                  |                                  |             |   |           | 日立製作所機械研究所内                   |
|      |                      |   | 土浦市神立町502番地株式会社      | ②出 第                             | 顧           | 人 | 株式会社日立製作所 |                               |
|      |                      |   | 日立製作所機械研究所內          |                                  | •           |   |           | 東京都千代田区丸の内1丁目5                |
| @発   | 明                    | 者 | 山田俊宏                 |                                  |             |   |           | 番1号                           |
|      |                      |   | 土浦市神立町502番地株式        | <b>C会社</b>                       | <b>340</b>  | 理 | 人         | <b>弁理士 第</b> 田利幸              |
|      |                      |   | 日立製作所機械研究所內          | -                                |             |   |           | 最終頁に続く                        |
| ⑫発   | 明:                   | 者 | 佐藤元宏                 |                                  |             |   |           |                               |

### 明 細 春

識別記号

- 1. 発明の名称 横層板
- 2 特許請求の範囲

€ Int. Cl.3

ガラス破離とこの繊維の直径の 0.7 倍以下の繊維を有する芳香族ポリアミド繊維とを総合機系した複合系を契徴して得られるクロスに樹脂を含度させで得られるブリブレグを所定枚数模域し、加熱加圧成形してなる機械板。

## 3. 発男の辞機な説明

本希明は、面内方向の線影張係改が小さく、板 厚方向の線影張係改も比較的小さい模層板に係る ものである。

従来、寸法安定性の改善を目的として、特別昭56-148549 号公報に示された機械板が知られている。この機械板は、機械径が5~7 Amのガラス機能と機能径が5~7 Amで耐熱温度が160で以上の有機機能とを混合拠系した便合系を製味したクロスと樹脂より成る機械板であり、機能径をCのように限定する理由は機能径5 Am未満の機能は強度が弱く、機能径7 Amより太い

機能は樹脂含浸性が悪いことである。

しかし有機機能として芳香族ポリアミド機能を 用いた場合、芳香族ポリアミド機能とこの機能と 問程度又はそれ以上の機能径を持つガラス機能を 混合競系した複合系を契機して得られるクロスと 樹脂より成る機械板は機械板の面内方向の磁影級 係数は小さいが機械板の板厚方向の破影級係故が 大きいという娘い典方性を持つ欠点を有していた。

との主な原因は 2 つるり、それらはクロスと樹脂より成る皮膚板にかいては、樹脂、に比べ破影張係故の小さい繊維が機膚板の面内方向を向いていることにより機膚板がその面内方向と板厚方向に構造的な変を持つことと、芳香底ポリアミド繊維が観影振係故の異方性を有し繊維軸方向に一 2 × 1 0 - 8 で こと大きい機影振係故を持つととである。

特開昭58-193144(2)

る機関板において、芳香痰ポリアミド機能とガラス線能の機能後の比を適切に過ぶことにより機能 板の面内の線影張係数が小さく板厚方向の機能緩 係数も比較的小さい機関板を提供することにある。

本発明の特徴とするところは、ガラス繊維の直 性の 0.7 倍以下の繊維径を有する芳香族ポリアミ ド繊維とを混合燃系した複合系を製職して得られ るクロスに樹脂を含要させて得られるプリブレグ を所定枚数機械し、加熱加圧成形したものである。

以上で用いた機能後、機能の直径というととば は、1本のフイラメントの直径を意味する。

以下本地明を詳細に説明する。

円形断面を持つ機様の曲げ朝性8は、

と扱わされる。ととK

d:糠雜径

B: 機能の弾性係数

芳香族ポリアミド歌権の弾性率は18860Kef /m<sup>2</sup> (131.0GPa)、ガラス教権の弾性率は

ド機雄の直径をガラス機械の機器径の 0.7 倍以下 にすれば効果があるととが判明した。

次に本発明について実施例を示し、具体的に説明する。

## 実癌例

22 texのKEVLAR49(デユポン社登録商標) アラミッド戦難(平均破職径11.9 mm)と22 texのガラス観職(平均譲職径17 mm)を振り 合わせて複合糸を作り、この糸を製職し映密度 40本×40本/25mmの複合クロスを作つた。

一方、臭素化ピスフェノールA型エポキシ樹脂 (エポキン当量480g/eq)90重量部、タレゾールノポラック型エポキシ樹脂(エポキシ当量220g/eq)10重量部、ジシアンジアミド4 重量部、ペンジルジメテルアミン0.2 重量部 に容楽としてメテルエテルケトンとメテルセロソ ルブを加え、最度37%のワニスを作つた。

とのワニスの中に、上記復合クロスを浸渍し、 160℃で5分間乾燥しブリブレグを得た。

次に、このプリプレグ8枚と85mmの厚さの

7400kg ( / m \* ( 72GP a ) である。(1)式より、
の例と50/
ガラス破離とガラス破雑の破雑径の 0.7倍の繊維
径を有する芳香版ポリアミド破雑の曲げ開性の比
は

$$\frac{8}{8} = 0.4$$

となる。

このように曲げ明性の大きいガラス域能と曲げ 剛性の小さい芳香族ポリアミド破離を混合燃系し た複合系は、ガラス域離の周りに芳香族ポリアミ ド破離が巻きついた構造になる。このため線影張 係故の異方性の大きい芳香族ポリアミド破離が屈 曲し、芳香族ポリアミド破離の線影張係数の異方 性が原因である機層板の線影張係数の異方性が設 和される。

機増板の線が振係数の異方性を小さくするには 芳香版ポリアミド繊維とガラス繊維の曲げ剛性の 比をできるだけ小さくし、ガラス繊維の刷りに芳 香族ポリアミド繊維が強く屈曲して巻きつくこと が望ましいが、後述の突ぬ例より芳香族ポリアミ

網絡を上下に置き、170℃で60分プレスし銅 機械相板を得た。

### 比較例

22 tex の KEV LAR 49 アラミッド 繊維 ( 平均 繊維 任 1 1.9 μm ) と 2.2 tex のガラス 繊維 ( 平均 増維 任 3 μm ) を 燃り合わせ 複合 糸を作り、 こ の 糸を 収載 し 紙 密度 4 0 本 × 4 0 本 / 2.5 mm の複 甘 クロスを作つた。

この優台クロスを実成例で用いたワニスを用いて作製したブリブレダ 8 枚 と 3 5 mm の厚さの網 格を上下に置き、 1 7 0 ℃で 6 0 分ブレスし網接 減層板を得た。

実成例と比較例の破壊板の性能を第1表に示す。

|           | 鄉    | 1          | 换    |      |
|-----------|------|------------|------|------|
| 項         | a    |            | 突施例  | 比較例  |
| 禁厚继係數     | 内内   | 能方向        | 6.6  | 5. 8 |
| (10-48-1) | 面内方向 | 横方向        | 7. 4 | 5. 6 |
|           | 板瓜   | <b>下方向</b> | 6 7  | 9 2  |

以上の実施例をよび比較例からわかるように、

# 特開昭58-193144(3)

芳香族ポリアミド破雑とガラス破雑の破綻径の比を適切に過ぶことにより、面内方向の継彫張係数を小さく板厚方向の継彫張係数を比較的小さい積 層板を提供できる。

> 代理人 弁理士 澤田<u>和</u>藝術 節烈士

第1頁の続き

②発 明 者 官寺康夫

下館市大字小川1500番地日立化 成工業株式会社下館研究所内

⑩発 明 者 松浦秀一

下館市大字小川1500番地日立化 成工業株式会社下館研究所內

①出 願 人 日立化成工業株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目1番

来が朝初間四四初間です。 1号